

$-1.2e^{-0.24X}$ で示すことの出来る強い正の相関関係のあることが判つた。

[2] インヒビターと拡散水素の関係

酸洗時の有害作用を抑制する目的で、インヒビターを酸洗浴に添加するのが通例となつてゐるが、かかる酸洗浴ではインヒビターの抑制能が水素の拡散にも何らかの影響を与えるのではないかと考えられる。著者はかかる見地から単純酸洗浴と、品種の異つた 2 種の有機インヒビター (M と R) を添加した浴について実験を行い、インヒビターが拡散水素に及ぼす影響を検討することにした。

実験結果のうち、濃度 13.7% の酸洗浴についてのものを抜萃表示すれば第 1 表の如くである。

第 1 表 インヒビターの諸因子に及ぼす影響

因子 インヒビター	温度 °C	溶解 鐵量	發 生 水素量	擴 散 水素量	擴扩散水素量 發生水素量
インヒビーター を含まない 單純酸洗浴	20 40 65	1 5.63 12.38	1 7.09 17.03	1 2.88 5.13	1 0.40 0.28
インヒビター (M)を 0.5% 添 加した酸洗浴	20 40 65	0.38 0.88 1.38	0.12 0.56 1.19	0.11 0.22 0.24	0.85 0.40 0.20
インヒビター (R)を 0.5% 添 加した酸洗浴	20 40 65	0.13 0.38 1	0.005 0.113 0.480	1.33 2.54 3.69	152.5 22.5 7.5

[註] 酸洗條件：

酸濃度 13.7%，酸液量 35cc，
浸蝕面積 7.1cm²，酸洗時間 5 時間

上表の数値は単純酸洗浴を 20°C で操作した時の各因子の値を夫々 1 として、これに対するインヒビターの添加及び浴温の変化による変化率を示したものである。

第 1 表から拡散水素量はインヒビターの有無によつて著しく影響されていることが判る。更に、インヒビター添加の場合にしても M 及び R 両インヒビター添加浴の間には著しい差があり、拡散水素について全く異つた傾向を示していることが認められる。これは両種インヒビターの本質的な抑制機構の相違を示したものと考えられる。従つて前述の如く拡散水素がプリスター発生の最大原因であり、成品歩留りを左右する要因であることを考えれば、今後インヒビターの抑制能の検討に当つては、今日までの通念となつてゐる鉄の溶解、水素の発生に対する抑制能だけでなく、拡散水素に対する抑制能をも勘案して吟味する必要があると考える。

IV. 結 言

1) 拡散水素量 (X) とプリスター発生面積 (Y) の間には、ほぼ $Y = 1.2 - 1.2e^{-0.24X}$ なる式で表わせる明確な正の相関関係があり、この関係式から拡散水素がプリスター発生の最大原因であることが証明された。

2) 拡散水素の量はインヒビターの添加によつて著しく影響される。但しその傾向及び程度は劇的ではなく品種によつて種々変り得ると考える。従来インヒビターの使用に当つては、溶解鉄量、発生水素量に対する抑制効果のみを問題にしていたが、研究の結果発生水素に対する抑制能と拡散水素に対する抑制能とは本質的に異なるものであることが判つた。従つて今後インヒビター選択の必要条件として拡散水素に対する抑制能をも勘案すべきであると考える。

(44) NX ガスに依るブリキ原板の光輝 焼鈍

(Bright Annealing of Tin Plates by NX Gas)

Seiichi Tanaka, Lecturer, et alii.

東洋鋼板 K.K. 下松工場 工肥後 実男
工○田中誠一・工後閑敬也

I. 緒 言

冷間圧延ストリップの焼鈍保護ガスとして従来から所謂 DX ガスが一般に使用され、今尚広く用いられているが、近年米国に於いてブリキ、殊に電気メッキブリキの如く、表面状態を厳格に云々する原板に対しては N₂ を主体とし、DX ガスより安定性のある NX ガス或いは更に優秀な HNX ガスが使用され始め、最近に至つては NX ガスから HNX ガスへと進みつつある現状である。

我々の工場では従来木炭発生炉ガスを使用していたが昨年 100m³/hr の能力を有する NX ガス発生装置を設置、同年 10 月末より操業開始し、約 3 ヶ月の試験的操業期間を経て現在では略々安定した操業を行うことが出来る様になり、ブリキの表面状態に対する効果も顕著に現われて來たので、その操業及び効果に就いて報告することとする。

尙、工業的に低炭素鋼の光輝焼鈍に使用されている各種保護ガスの代表的成分を第 1 表に示す。

II. NX ガス発生装置の操業

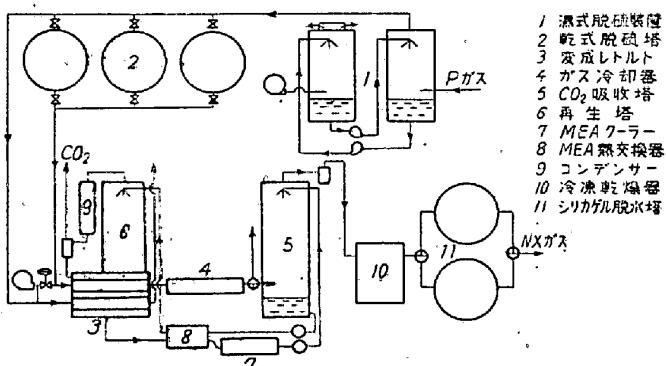
(1) 装置の概要

第 1 図に示す如く、原料ガスである発生炉ガスは湿式

第1表 各種保護ガスの成分(%)

	CO	CO ₂	H ₂	N ₂	H ₂ O	
	(露點)					
木炭発生炉ガス	14~15	14~15	22~28	balance	10°C	
DXガス	9~10	5~6	10~12	"	5°C	
NXガス	1~4	0.5>	1~5	"	-40°C	
HNXガス	0.05	0.05	3~10	"	-40°C	

及び乾式脱硫塔にて脱硫された後、空気と混合、变成レトルト内で部分燃焼し、冷却後吸收塔内で生成CO₂は吸收され、冷凍乾燥器及びシリカゲル脱水塔を通過脱水され焼鉈ベースに通入される。発生NXガス成分は硫黄分CO、CO₂、H₂Oが出来るだけ少く、H₂が多く、700°C以下の焼鉈温度に対してはCO/CO₂>2なる如く操業せねばならない。



第1図 NXガス発生装置系統図

(2) 脱 硫

湿式脱硫は所謂シーボード法でNa₂CO₃ 5%水溶液を吸收液として循環させる。乾式脱硫塔は3塔あり活性炭の吸着を利用する。吸着、脱着を切替交互使用し、脱着は蒸気脱着である。

保護ガス中に許容される硫黄含有量については30 grain /100cf (=0.69g/m³) 或いは5 grain/100cf (=0.115g/m³) 等種々な値が発表されているが、本装置では0.03g/m³の優秀な脱硫成績を上げている。

(3) 燃焼コントロール

燃焼成分分析計に依り連続分析された燃焼ガス中の(CO+H₂)%の値が一定になる様に、空気圧式自動調節器に依り送入空気量を加減して制御される。原ガスとして発生炉ガスを使用している為、コークス炉ガス、天然ガス、プロパン等の高水素或いは高炭化水素のガスを用いた場合に較べ、同一の(CO+H₂)%に対しCOが高くH₂が低くなるので不利である。現在CO 5~6% H₂ 1.5~2%程度にてコントロールしている。

(4) CO₂ 吸收

吸收液はMEA(モノエタノールアミン)水溶液で、

吸收塔、再生塔間を循環する。発生ガス中のCO₂は出来るだけ完全に吸収する事が望ましいので、装置の能力範囲内で各種試験を行い次の結果を得た。

- 1) 吸収液中のMEA濃度は20%より30%の方が良い。
- 2) ガス送入量は少い方が良い。
- 3) MEA循環量は多い方が良い。
- 4) リボイラーの加熱能力を増すと良い。
- 5) 吸収塔及び再生塔中の充填物はガラスウールよりラッショーリングの方が良い。
- 6) 吸収液のCO₂吸収能力の約8~10%が利用されているに過ぎない。

操業当初CO₂>2%であつたのが現在では0.5~0.3%となつてゐる。

(5) 脱 水

冷凍乾燥器で先ず露点を0~5°Cに下げ、シリカゲル脱水塔にて残余の水分を吸着させる。NXガス中の水分は出来るだけ少い方が良く、当工場の如くH₂が少い時には殊に然りである。現在H₂O=0.05~0.04%程度であるが、1.5%H₂に対し、P_{H2O}/P_{H2}=0.03であるので、約250°C以下に於いて酸化の傾向がある。

III. NXガスによる焼鉈の効果

(1) 外 観

焼鉈後のコイルの外観は焼鉈前と全く区別困難な程の金属光沢を保有している。

(2) プリキの耐蝕性

NXガス及び木炭発生炉ガスを用い同一条件にて焼鉈し、鍍錫後32枚のプリキに対し耐蝕性試験を行つた所NXガスを使用して焼鉈したプリキの方が相当良好な耐蝕性を示した。

(3) 水切不良板に対する効果

焼鉈前の脱脂処理、クリーニングの際、縁部に水分が残着していると、焼鉈時所謂、肌荒れ、白緑等の欠陥が発生すると言われてゐる。そこで人為的に縁部に水分を附着させたコイルをNXガス及び木炭発生炉ガスにて焼鉈し、その欠陥発生の程度を比較した所、NXガスにて焼鉈した板は木炭発生炉ガスにて焼鉈した板に較べ、欠陥の程度が少く、非常に良好な結果を示した。